**國立中央大學 技術探勘表**

|  |  |
| --- | --- |
| **日期/時間**  |  年 月 日 時 分 |
| **訪談方式** | □實體會議 □線上會議 □電話訪談 □其他 |
| **單位(系所或中心)/老師姓名** |  |
| **教師需求** | 技術曝光宣傳□技術媒合會□技術研發成果DM □外部展會(例如創博會、未來科技獎..) 技術保護規劃□專利申請 □研發成果法律諮詢技術落地應用□計畫申請 □技術移轉 □產學合作 □創新育成輔導國際合作鏈結□拓展國際市場□其他  |
| **技術類別** | 智慧科技□新世代通訊 □物聯網 □智慧顯示系統/人機虛實互動 □無人載具 □AI晶片與新世代半導體永續科技□智慧工業能源 □智慧運輸能源  □綠色新材料 □資源循環利用 製造精進□智慧感測與控制□網宇實體系統與製造應用  □整廠整線場域驗證生醫科技□高值利基新藥 □創新高值醫材 □食品及生物資源□應用生技 □精準醫療 □智慧照護太空科技□設備製造 □發射營運 □通訊應用 □影像遙測 □導航定位 服務創新□跨領域技術整合□新型態模型建立 □區塊鏈技術 □產業供應鏈創新加值 □ESG企業永續發展管理 □文化創意□其他  |
| **技術主題** |  |
| **技術內容摘要** |  |
| **技術是否為國科會計畫衍生** | □是 □否 |
| **訪談者** |  |

技術探勘重點項目:

▓新創企業

* 團隊目前TRL
* 建議申請之計畫階段: PRE價創、萌芽、拔尖、價創2.0、FITI、育苗
* 重大技術來源發表
* 是否曾獲得大型計畫或曾參與創業計畫
* 團隊技術是否50%以上為政府部會補助之產出研發成果
* 智財調查:團隊是否已申請或申請中之專利、是否有與其他單位智財共有或運用其他單位之智財

▓技術移轉

* 技術來源、類別(是否有相關專利…)
* 核心技術
* 技轉/授權方式
* 相關技術是否有技轉實績?
* 是否有與其他學校有合作的機會?

▓產學合作

* 技術來源(國科會計畫、專利…)
* 研發成果歸屬
* 技術重點/特色/產業效益
* 得獎記錄
* 合作項目或標的(研究開發、檢測、教育訓練、顧問諮詢、輔導轉型等)
* 雙方合作方式（如：成立聯合研發中心）
* 跨校/國際合作機會